



平成 25 年 3 月 19 日

各 位

会 社 名 ルネサス エレクトロニクス株式会社

代表者名 代表取締役社長 鶴丸 哲哉

(コード: 6723、東証第 1 部)

問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 遠藤 泰三

(TEL. 03-6756-5555)

当社子会社における後工程生産拠点等の
ジェイデバイスへの譲渡に関する最終契約締結のお知らせ

ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長 鶴丸 哲哉、以下、「当社」)は平成 25 年 1 月 30 日「後工程生産拠点の譲渡に関する基本合意書締結のお知らせ」にてお知らせした通り、当社の子会社における後工程生産拠点等を、株式会社ジェイデバイス(以下、「ジェイデバイス」)に譲渡することにつき、同社と基本合意書を締結し、これまで協議を進めてまいりましたが、本日、最終契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

本件は、いずれも当社の 100%子会社である、株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ(以下、「北セミ」)、ルネサス関西セミコンダクタ株式会社(以下、「SKS」)、株式会社ルネサス九州セミコンダクタ(以下、「九セミ」)および北セミの 100%子会社である北海電子株式会社(以下、「北海電子」)を「吸収分割会社」とし、会社分割(以下、「本会社分割」)により吸収分割会社の後工程製造事業の一部(北セミ: 函館工場、SKS: 福井工場において営んでいる後工程製造事業、九セミ: 熊本工場において営んでいる後工程製造事業および受託製造事業、ならびに北海電子において営んでいる製造支援事業、以下、合わせて「本譲渡対象事業」)に係る資産・負債その他の権利義務等を、当社が新設する当社 100%子会社に承継させた後、当社が、当該 100%子会社の発行株式の全てを、ジェイデバイスに譲渡(以下、「本件譲渡」)するものです。

本最終契約は、当社とジェイデバイスが半導体製造事業における戦略的パートナーとして長期的な互惠関係を構築することを目的としており、本日の合意に基づき、両社は平成 25 年 6 月 1 日を目途に本件譲渡を完了する予定です。

I. 本会社分割および本件譲渡の目的

当社は平成 24 年 7 月 3 日「強靱な収益構造の構築に向けた諸施策の方向性について」にてお知らせした通り、収益基盤の強化に向け、当社グループの国内にある生産拠点の再編を進めております。その中で、国内後工程生産拠点については、高付加価値製品対応を中心とし、アウトソーシング比率および当社の海外拠点の生産比率を高めていくという生産戦略の下、北セミ/米沢工場およびルネサスセミコンダクタ九州・山口株式会社/大分工場の維持・強化を推進する一方、事業の選択と集中により、本譲渡対象事業については、譲渡を検討する事業と位置づけ、本譲渡対象事業における競争力の強化、高品質・高信頼製品の継続的な供給、当社との長期的なパートナーシップの構築が期待できる譲渡先を検討していました。

一方ジェイデバイスは、半導体後工程受託会社として更なる事業成長を目指していく上で必要不可欠なコスト競争力を達成するには、事業規模の拡大が最も重要であると考えていました。

こうした中、当社とジェイデバイスとの認識が一致し、平成 25 年 6 月 1 日を目途に本譲渡対象事業をジェイデバイスに譲渡することについて本日、最終合意いたしました。本譲渡対象事業に関連する当社製品につきましては、本件譲渡後も、当社から従来と同等の品質・納期・サービスにて、お客様に提供してまいります。

なお、本件譲渡に際し、前述のとおり、本譲渡対象事業に係る資産・負債その他の権利義務等を、当社が新設する当社 100%子会社に承継した後、当該 100%子会社の発行株式の全てをジェイデバイスに譲渡いたしますが、当該 100%子会社の概要は以下のとおりであります。

II. 子会社の設立について

1. 子会社(吸収分割承継会社)設立の目的

本件譲渡の一環として、新たに設立する当社 100%子会社であるルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社(以下、「吸収分割承継会社」)に本譲渡対象事業を集約することを目的としております。

2. 設立する子会社(吸収分割承継会社)の概要(平成 25 年 4 月設立予定)

名称	ルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社
所在地	東京都千代田区大手町 2-6-2
代表者氏名	代表取締役社長 古木 晃
事業内容	電子部品の研究、開発、設計、製造、販売及びその他の事業
資本金	100 万円

III. 本会社分割について

1. 会社分割の要旨

(1) 本会社分割の日程

吸収分割契約承認取締役会決議（吸収分割会社）	平成 25 年 4 月（予定）
吸収分割契約承認取締役会決議（吸収分割承継会社）	平成 25 年 4 月（予定）
吸収分割契約の締結日	平成 25 年 4 月（予定）
吸収分割承認株主総会決議（吸収分割会社）	平成 25 年 5 月（予定）
吸収分割承認株主総会決議（吸収分割承継会社）	平成 25 年 5 月（予定）
吸収分割の予定日（効力発生日）	平成 25 年 6 月 1 日（予定）

(2) 本会社分割の方式

北セミ、SKS、九セミおよび北海電子を吸収分割会社とし、ルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。

(3) 本会社分割に係る割り当ての内容

＜九セミの会社分割の場合＞

本会社分割に際し、吸収分割承継会社は普通株式 3,000 株を発行し、その全てを吸収分割会社である九セミに対して割当交付します。なお、九セミは、これと同時に吸収分割承継会社から割当交付された株式の全てを、剰余金の配当として九セミの 100%親会社である当社へ交付いたします。

＜その他3社（北セミ、SKS、北海電子）の会社分割の場合＞

本会社分割に際し、株式の割り当ておよび金銭その他の財産の交付はありません。

(4) 本会社分割に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い

吸収分割会社は新株予約権および新株予約権付社債を発行していません。

(5) 本会社分割により増減する資本金

本会社分割に伴う吸収分割会社の資本金の増減はありません。また本会社分割（九セミの会社分割の場合）により吸収分割承継会社の資本金の額は 300,000,000 円増加いたします。

(6) 承継会社が承継する権利義務

本会社分割により、吸収分割承継会社は、吸収分割会社との間で締結した吸収分割契約に記載された効力発生日において本譲渡対象事業に関して有する資産、負債その他の権利義務等を承継いたします。なお、吸収分割承継会社による債務の承継は、すべて免責的債務引受の方法によるものとします。

(7) 債務履行の見込み

本会社分割の効力発生日以降、吸収分割会社および吸収分割承継会社ともに、債務履行の見込みがあるものと判断しております。

2. 分割当事会社の概要

	吸収分割会社1	吸収分割承継会社	
(1) 名 称	株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ	ルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社	
(2) 所 在 地	北海道 亀田郡 七飯町字中島 145 番地	東京都千代田区大手町 2-6-2	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 田中 光助	代表取締役社長 古木 晃	
(4) 事 業 内 容	半導体素子、集積回路等の電子 部品の研究、開発、設計、製造お よび販売等	電子部品の研究、開発、設計、製 造、販売等	
(5) 資 本 金	2,550 百万円	100 万円	
(6) 設 立 年 月 日	昭和 45 年 5 月 30 日	平成 25 年 4 月設立予定	
(7) 発 行 済 株 式 数	6,648,000 株	—	
(8) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日	
(9) 従 業 員 数	—	—	
(10) 主 要 取 引 先	—	—	
(11) 主 要 取 引 銀 行	—	—	
(12) 大株主及び持株比率	ルネサス エレクトロニクス株式会 社 100%	ルネサス エレクトロニクス株式会 社 100%	
(13) 吸収分割会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
純 資 産	9,380 百万円	9,827 百万円	8,031 百万円
総 資 産	31,335 百万円	30,421 百万円	31,117 百万円
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	1,410.88 円	1,478.16 円	1,208.06 円
売 上 高	44,318 百万円	48,562 百万円	41,536 百万円
営 業 利 益	1,162 百万円	2,143 百万円	△814 百万円
経 常 利 益	1,043 百万円	2,064 百万円	△885 百万円
当 期 純 利 益	1,901 百万円	447 百万円	△1,796 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	285.94 円	67.27 円	△270.09 円
1 株 当 たり 配 当 金 (円)	—	—	—

	吸収分割会社2	吸収分割承継会社
(1) 名 称	ルネサス関西セミコンダクタ株式 会社	ルネサス ジェイ セミコンダクタ株 式会社
(2) 所 在 地	滋賀県大津市晴嵐二丁目 9 番 1 号	東京都千代田区大手町 2-6-2
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 舟越 也寿宏	代表取締役社長 古木 晃
(4) 事 業 内 容	半導体素子、集積回路等の電子 部品の研究、開発、設計、製造お	電子部品の研究、開発、設計、製 造、販売等

	よび販売等		
(5) 資 本 金	1,000 百万円	100 万円	
(6) 設 立 年 月 日	昭和 58 年 7 月 1 日	平成 25 年 4 月設立予定	
(7) 発 行 済 株 式 数	20,000 株	—	
(8) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日	
(9) 従 業 員 数	—	—	
(10) 主 要 取 引 先	—	—	
(11) 主 要 取 引 銀 行	—	—	
(12) 大株主及び持株比率	ルネサス エレクトロニクス株式会 社 100%	ルネサス エレクトロニクス株式会 社 100%	
(13) 吸収分割会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成 22 年 3 期	平成 23 年 3 期	平成 24 年 3 期
純 資 産	1,871 百万円	1,866 百万円	560 百万円
総 資 産	56,987 百万円	53,309 百万円	45,524 百万円
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	93,555.32 円	93,312.14 円	28,016.53 円
売 上 高	85,991 百万円	68,065 百万円	55,121 百万円
営 業 利 益	7,641 百万円	1,547 百万円	582 百万円
経 常 利 益	6,540 百万円	184 百万円	△639 百万円
当 期 純 利 益	3,584 百万円	△3.7 百万円	△1,307 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	179,219.92 円	△185.74 円	△65,325.00 円
1 株 当 たり 配 当 金 (円)	—	—	—

	吸収分割会社3	吸収分割承継会社
(1) 名 称	株式会社ルネサス九州セミコンダクタ	ルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社
(2) 所 在 地	熊本県菊池郡大津町大字高尾野 272 番地 10	東京都千代田区大手町 2-6-2
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 古木 晃	代表取締役社長 古木 晃
(4) 事 業 内 容	半導体素子、集積回路等の電子 部品の研究、開発、設計、製造お よび販売等	電子部品の研究、開発、設計、製 造、販売等
(5) 資 本 金	500 百万円	100 万円
(6) 設 立 年 月 日	平成 3 年 8 月 1 日	平成 25 年 4 月設立予定
(7) 発 行 済 株 式 数	7,000 株	—
(8) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 従 業 員 数	—	—
(10) 主 要 取 引 先	—	—
(11) 主 要 取 引 銀 行	—	—
(12) 大株主及び持株比率	ルネサス エレクトロニクス株式会	ルネサス エレクトロニクス株式会

	社 100%	社 100%	
(13) 吸収分割会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成 22 年 3 期	平成 23 年 3 期	平成 24 年 3 期
純 資 産	1,494 百万円	1,747 百万円	1,124 百万円
総 資 産	20,863 百万円	22,012 百万円	18,232 百万円
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	213,396.76 円	249,618.47 円	160,634.74 円
売 上 高	31,506 百万円	30,890 百万円	24,791 百万円
営 業 利 益	471 百万円	572 百万円	△348 百万円
経 常 利 益	367 百万円	468 百万円	△493 百万円
当 期 純 利 益	241 百万円	253 百万円	△623 百万円
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	34,447.75 円	36,221.71 円	△88,983.73 円
1 株 当 たり 配 当 金 (円)	—	—	—

	吸収分割会社4	吸収分割承継会社	
(1) 名 称	北海電子株式会社	ルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社	
(2) 所 在 地	北海道二海郡八雲町東町 289 番地の 12	東京都千代田区大手町 2-6-2	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中村 圭一	代表取締役社長 古木 晃	
(4) 事 業 内 容	集積回路の製造、販売	電子部品の研究、開発、設計、製造、販売等	
(5) 資 本 金	20 百万円	100 万円	
(6) 設 立 年 月 日	昭和 53 年 11 月 2 日	平成 25 年 4 月設立予定	
(7) 発 行 済 株 式 数	400 株	—	
(8) 決 算 期	3 月 31 日	3 月 31 日	
(9) 従 業 員 数	—	—	
(10) 主 要 取 引 先	—	—	
(11) 主 要 取 引 銀 行	—	—	
(12) 大株主及び持株比率	株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ 100%	ルネサス エレクトロニクス株式会社 100%	
(13) 吸収分割会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態			
決算期	平成 22 年 3 期	平成 23 年 3 期	平成 24 年 3 期
純 資 産	62 百万円	70 百万円	75 百万円
総 資 産	215 百万円	210 百万円	198 百万円
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	156,517.50 円	175,405.00 円	188,185.00 円
売 上 高	308 百万円	310 百万円	262 百万円
営 業 利 益	13 百万円	20 百万円	18 百万円
経 常 利 益	16 百万円	20 百万円	16 百万円
当 期 純 利 益	3 百万円	7 百万円	5 百万円

1株当たり当期純利益(円)	8,139.99 円	18,888.64 円	12,779.84 円
1株当たり配当金(円)	—	—	—

3. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する部門の事業内容

北セミ 函館工場	半導体の製造(後工程)事業
SKS 福井工場	半導体の製造(後工程)事業
九セミ 熊本工場	半導体の製造(後工程)および受託製造事業
北海電子	半導体後工程製造支援事業

(2) 分割する部門の経営成績

(ア) 北セミ 函館工場

	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
売上高 ※	25,786 百万円	30,967 百万円

(イ) SKS 福井工場

	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
売上高 ※	35,017 百万円	25,422 百万円

(ウ) 九セミ 熊本工場

	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
売上高 ※	50,208 百万円	56,293 百万円

(エ) 北海電子

	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
売上高 ※	310 百万円	262 百万円

※ 本号における売上高には、当社が各吸収分割会社に対して有償で支給したチップ等の対価を含んでおります。

(3) 分割する資産、負債の項目及び金額(平成 24 年 3 月 31 日現在)

(ア) 北セミ 函館工場

資 産		負 債	
項 目	帳簿価額	項 目	帳簿価額
流動資産	624 百万円	流動負債	6 百万円
固定資産	4,195 百万円	固定負債	3 百万円
合 計	4,819 百万円	合 計	9 百万円

(イ) SKS 福井工場

資 産		負 債	
項 目	帳簿価額	項 目	帳簿価額
流動資産	1,213 百万円	流動負債	1 百万円
固定資産	4,869 百万円	固定負債	0 百万円
合 計	6,082 百万円	合 計	1 百万円

(ウ)九セミ 熊本工場

資 産		負 債	
項 目	帳簿価額	項 目	帳簿価額
流動資産	1,909 百万円	流動負債	0 百万円
固定資産	9,911 百万円	固定負債	44 百万円
合 計	11,820 百万円	合 計	44 百万円

(エ)北海電子

資 産		負 債	
項 目	帳簿価額	項 目	帳簿価額
流動資産	0 百万円	流動負債	0 百万円
固定資産	2 百万円	固定負債	0 百万円
合 計	2 百万円	合 計	0 百万円

※平成 24 年 3 月 31 日以降、上記吸収分割会社において当社が債権者となる固定負債 70 億円が発生し、これを吸収分割会社が吸収分割承継会社に対して承継させる予定です。これにより、当該固定負債 70 億円は本譲渡対象事業の対価の後払いと同等の効果を持つこととなります。

4. 本会社分割後の吸収分割会社及び吸収分割承継会社の状況

(1)吸収分割会社の状況

本会社分割後の吸収分割会社（北セミ、SKS、九セミおよび北海電子）の名称、事業内容、資本金及び決算期については変更ありません。代表者、所在地については変更になる可能性があります。

(2)吸収分割承継会社の状況（2013 年 4 月設立予定）

名称 ※1	ルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社
所在地 ※1	東京都千代田区大手町 2-6-2
代表者氏名	代表取締役社長 古木 晃
事業内容	電子部品の研究、開発、設計、製造、販売及びその他の事業
資本金※2	3 億 100 万円
決算期	3 月 31 日
純資産	現時点で確定していません
総資産	現時点で確定していません

※1 吸収分割承継会社の名称、所在地については、本件譲渡実施日付で変更になる予定です（名称は株式会社ジェイデバイスセミコンダクタに変更予定）。

※2 本会社分割により吸収分割承継会社の資本金の額が 300,000,000 円増加した結果、当該金額となります。

5. 今後の見通し

「Ⅳ. 本件譲渡について 6. 今後の見通し」に記載のとおりであります。

Ⅳ. 本件譲渡について

1. 本件譲渡の理由

前記「Ⅰ. 本会社分割および本件譲渡の目的」をご参照ください。なお、本件譲渡は、前記Ⅲ記載の本会社分割の効力発生を条件として行われます。

2. 譲渡する子会社(ルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社)の概要

(1)	名 称※1	ルネサス ジェイ セミコンダクタ株式会社		
(2)	所 在 地※1	東京都千代田区大手町 2-6-2		
(3)	代表者の役職・氏名 ※1	代表取締役社長 古木 晃		
(4)	事 業 内 容	電子部品の研究、開発、設計、製造、販売及びその他の事業		
(5)	資 本 金※2	3 億 100 万円		
(6)	設 立 年 月 日	平成 25 年 4 月(予定)		
(7)	大株主及び持株比率	ルネサスエレクトロニクス株式会社 100%		
(8)	当社と当該会社 との 間 の 関 係	資 本 関 係	当該会社は、当社が平成平成 25 年 4 月に設立を予定している完全子会社(連結対象)です。	
		人 的 関 係	当社と当該会社との間に人的関係はありません。 尚、当社グループのルネサス九州セミコンダクタの代表取締役が当該会社の代表取締役を兼任致します。	
		取 引 関 係	当社と当該会社との間に特筆すべき取引関係はありません。	
(9)	当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態 ※3			
	決算期	平成 22 年 3 月期	平成 23 年 3 月期	平成 24 年 3 月期
	純 資 産	—	—	—
	総 資 産	—	—	—
	1 株 当 た り 純 資 産	—	—	—
	売 上 高	—	—	—
	営 業 利 益	—	—	—
	経 常 利 益	—	—	—
	当 期 純 利 益	—	—	—
	1 株 当 た り 当 期 純 利 益	—	—	—
	1 株 当 た り 配 当 金	—	—	—

※1 当該会社は本件譲渡実施日付で名称、所在地、代表者を変更する予定です(名称は株式会社ジェイデバイスセミコンダクタに変更予定)。

※2 本会社分割により吸収分割承継会社の資本金の額が 300,000,000 円増加した結果、当該金額となります。

※3 当該会社は平成 25 年 4 月に設立予定のため、最近3年間の経営成績及び財政状態については記載しておりません。

3. 譲渡先の概要

(1)	名 称	株式会社ジェイデバイス
(2)	所 在 地	大分県臼杵市福良 1913-2
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 仲谷 善文
(4)	事 業 内 容	半導体後工程(ウェハテスト、アセンブリ、ファイナルテスト)
(5)	資 本 金	17.7 億円
(6)	設 立 年 月 日	昭和 45 年 11 月 6 日
(7)	純 資 産	73 億円
(8)	総 資 産	274 億円
(9)	大株主及び持株比率	仲谷善文 等 ※ 60.0% Amkor Technology Inc. 30.0% 株式会社東芝 10.0%
(10)	当社と 当該会社の関係	資 本 関 係 ジェイデバイスとルネサスとの間には、記載すべき資本関係はありません。また、ジェイデバイスの関係者及び関係会社とルネサスの関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係はありません。
		人 的 関 係 ジェイデバイスとルネサスとの間には、記載すべき人的関係はありません。また、ジェイデバイスの関係者及び関係会社とルネサスの関係者及び関係会社との間には、特筆すべき人的関係はありません。
		取 引 関 係 ジェイデバイスとルネサスとの間には、記載すべき取引関係はありません。また、ジェイデバイスの関係者及び関係会社とルネサスの関係者及び関係会社との間には、特筆すべき取引関係はありません。
		関連当事者への該当状況 ルネサスは、ジェイデバイスの関連当事者には該当しません。また、ルネサスの関係者及び関係会社は、ジェイデバイスの関連当事者には該当しません。

※ Amkor Technology Inc.および株式会社東芝の出資前からの株主

4. 譲渡(譲受)株式数、譲渡(譲受)金額および譲渡(譲受)前後の所有株式の状況

(1)	異動前の所有株式数	3,010 株 (議決権の数:3,010 個) (議決権所有割合:100%)
(2)	譲 渡 株 式 数	3,010 株 (議決権の数:3,010 個)
(3)	譲 渡 価 額	48 億円(吸収分割承継会社の普通株式の対価) ※平成 24 年 3 月 31 日以降、吸収分割会社において当社が債権者となる 固定負債 70 億円が発生し、これを吸収分割会社が吸収分割承継会社に

	対して承継させる予定です。これにより、当該固定負債 70 億円は本譲渡対象事業の対価の後払いと同等の効果を持つこととなります。
(4) 異動後の所有株式数	0 株 (議決権の数:0 個) (議決権所有割合:0%)

5. 本件譲渡(譲受)の日程

株式譲渡契約承認取締役会決議	平成 25 年 3 月 19 日
株式譲渡契約の締結日	平成 25 年 3 月 19 日
株式譲渡期日	平成 25 年 6 月 1 日(予定)

6. 今後の見通し

平成 25 年 2 月 8 日に公表した「固定資産等の減損損失(特別損失)の計上に関するお知らせ」でお知らせしたとおり、本譲渡対象事業に係る有形・無形固定資産等の帳簿価格について、減損損失(70 億円)を平成 25 年 3 月期第 3 四半期連結決算において計上しており、平成 25 年 3 月期における当社の連結決算に与える影響は既に織り込み済みです。また、本件譲渡に伴う来期の当社連結業績に与える影響は軽微と考えております。

以上